

证书 CN23/00006965

下述组织



先进半导体设备(深圳)有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5FTQBL01

注册地址: 深圳市宝安区福海街道桥头社区
富桥二区厂房 10201-10302、11栋、15栋1楼、16栋、17栋
经营地址: 中国深圳市宝安区福海街道桥头社区
富桥二区厂房 10201-10302、11栋、15栋1楼、16栋、17栋

的管理体系已经过审核,并被证明符合下述要求

GB/T 23331-2020/ ISO 50001:2018 RB/T 119-2015

所涉及的活动范围覆盖

半导体封装设备的制造(包括用于半导体封装设备的零部件的制造以及相关模具的设计和制造)过程涉及到的能源采购、接收、贮存、加工转换、输配、使用过程的管理及节能技术的应用。

获证组织上年度和本年度的单位产品综合能耗和万元产值能耗及能耗核算边界见标有相同证书注册号的证书附件,证书附件是本证书的组成部分

该证书的有效期自 2023 年 12 月 26 日至 2026 年 12 月 25 日
并须经过符合要求的监督审核保持有效
持续认证至少在证书失效前 60 天执行
版本号 1. 初始注册日期 2023 年 12 月 26 日

签署

David Xin
Sr. Director - Knowledge

通标标准技术服务有限公司
北京市阜成路 73 号世纪裕惠大厦 16 层 100142
t +86 (0)10 58251188 www.sgsgroup.com.cn

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会公示的网站 www.cnca.gov.cn 上查询

第 1 页 共 1 页



本文件是真实的电子版证书,仅供客户用于其商业用途。客户可自行打印,视同副本。本文件根据 Terms and Conditions [SGS 中认证服务通用条款的要求] 颁发。请注意其中已包含的责任范围、赔偿和司法管辖事项。本文件受 SGS 版权保护,任何未经授权的对此文件的内容或外观的变更、伪造或篡改皆属非法。

